BEST AVAILABLE COPY

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 10. Juli 2003 (10.07.2003)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 03/056372 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B23K 26/40

G02B 6/25,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE02/04693

(22) Internationales Anmeldedatum:

17. Dezember 2002 (17.12.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 64 579.1 28. Dezember 2001 (28.12.2001) D

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): JENOPTIK AUTOMATISIERUNGSTECH-NIK GMBH [DE/DE]; Göschwitzer Strasse 39b, 07745 Jena (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STAUPENDAHL,

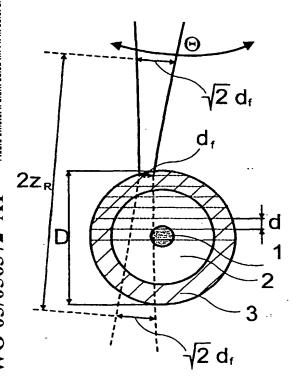
Gisbert [DE/DE]; Laasaner Oberweg 16, 07751 Kunitz (DE). WEISSER, Jürgen [DE/DE]; Unterm Markt 2, 07743 Jena (DE). EBERHARDT, Gabriele [DE/DE]; Ziegenhainer Strasse 82a, 07749 Jena (DE). PREUSS, Norbert [DE/DE]; Merseburger Strasse 54c, 07743 Jena (DE).

- (74) Anwälte: SCHALLER, Renate usw.; Oehmke & Kollegen, Neugasse 13, 07743 Jena (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR THE SEPARATION OF OPTICAL FIBERS BY MEANS OF CO₂ LASER RADIATION

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM TRENNEN VON LICHTLEITFASERN MITTELS CO2-LASERSTRAHLUNG



- (57) Abstract: Disclosed is a method for separating optical fibers by means of CO<sub>2</sub> laser radiation, applicable with various types and sizes of fibers with or without cladding as well as with fiber bunches and fiber components. According to the inventive method, separation is performed by means of a special impulse regime adapted to each material, whereby minuscule volumes of material are removed along a line in a sawing-like process until complete separation has been achieved.
- (57) Zusammenfassung: Verfahren zum Trennen von Lichtleitfasern mittels C0<sub>2</sub>-Laserstrahlung anwendbar für Fasern unterschiedlicher Art und Größe, mit und ohne Ummantelung sowie für Faserbündel und Faserkomponenten, bei dem die Trennung durch ein dem jeweiligen Material angepasstes, spezielles Impulsregime über den Abtrag kleinster Werkstoffvolumina entlang einer Linie so lange in einem "sägeähnlichen" Prozess erfolgt, bis die vollständige Trennung erreicht ist.

WO 03/056372 A1

# WO 03/056372 A1



TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

 vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Verfahren zum Trennen von Lichtleitfasern mittels CO₂-Laserstrahlung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Trennen von Lichtleitfasern mittels  $CO_2$ -Laserstrahlung. Es ist für eine breite Palette solcher Fasern einsetzbar, die von Monomode- über Multimode- bis hin zu Gradientenfasern mit unterschiedlichsten anwenderspezifischen Durchmessern reicht. Auch ummantelte Fasern können mit dieser Methode getrennt werden. Speziell ist dieses Verfahren geeignet zur Konfektionierung von Faserendflächen in Steckern oder speziellen Endflächen für die Kupplung zu elektro-optischen Wandlern von Einzelglasfasern und Faserbändchen. Es zeichnet sich durch große Flexibilität, hohe Qualität der Trennflächen und somit geringe Nacharbeit sowie durch eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und die Möglichkeit der Automatisierung des Trennprozesses aus.

Mit der weltweiten Umstellung der breitbandigen Datenübertragung auf effizienten Notwendigkeit der die Lichtleitfasern einher geht unterschiedlichsten in den Fasern dieser Konfektionierung Anwendungsbereichen. Ein Grundproblem stellt dabei aufgrund der hohen Ebenheitsanforderungen an die entstehende Endfläche, die im Allgemeinen eine dämpfungsarme Kopplung der Faser zu anderen optischen bzw. optoelektronischen Bauelementen ermöglichen muss, das einfache Trennen dar.

Im Gegensatz zu den Hightech Verfahren der Herstellung und der Applikationen der Fasern wirkt der gegenwärtige Stand der Technik des Fasertrennens eher altertümlich.

Nach wie vor sind die üblichen Verfahren des Trennens von Fasern rein manuell. Z.B. werden Trenngeräte auf der Basis des Anritzens der Faser mittels einer Diamantspitze genutzt. Die typische Arbeitsweise ist so, dass die abgemantelte Faser in eine große Führungsnut gelegt wird. Die exakte Bestimmung der Faserendlänge wird durch eine einstellbare Begrenzung oder durch eine Skalierung ermöglicht. Durch Schließen des Werkzeuges

5

10

15

20

25

wird die Faser fixiert und vorgespannt, anschließend ritzt eine Diamantklinge die Faser an und erzielt einen zur Faserachse rechtwinkligen bzw. einen um 8° vom rechten Winkel abweichenden Bruch. Bei ummantelten Fasern ist ein Abmanteln an der Bearbeitungsstelle nötig.

Noch einfacher in ihrer Funktion sind Diamant-Faserritzwerkzeuge (Cleaving Knifes) im Kugelschreiberformat, bei denen das Trennen (Brechen) der optischen Fasern durch leichtes Anritzen der Faseroberfläche (Kern bei Fasern mit Kunststoffcladding bzw. Cladding bei Quarz/Quarz-Fasern) erfolgt. Durch Ziehen der Faser übt man eine zur Faserachse axiale Kraft auf die angeritzte Stelle aus, die Faser bricht.

Die genannten Verfahren sind im Allgemeinen nur für Einzelfasern geeignet und optimiert. Versagen sie völlig, z.B. beim Trennen von Faserbändchen, wird die sehr grobe Methode des "Abschlagens" verwendet, bei der natürlich sehr stark gestörte Trennflächen entstehen, die hohen nachträglichen Polieraufwand erfordern.

Allen mechanischen Verfahren ist eine Reihe von gravierenden Nachteilen gemeinsam. So kann z.B. der Trennvorgang nicht automatisiert werden. Die Verfahren sind sehr unflexibel, akzeptable Resultate sind jeweils nur für spezielle Faserformen und Konfektionierungen erzielbar. Typisch für die Trennfläche sind Ausplatzungen, verbleibende überstehende Glasspitzen und Mikrorisse, so dass erheblicher Arbeitsaufwand in die Nachbearbeitung gesteckt werden muss.

Zum Trennen mittels Laser scheint grundsätzlich der CO<sub>2</sub> Laser geeignet zu sein, dessen Strahlung sich durch eine hohe Absorption aller für Lichtleitfasern geeigneten Glassorten, aber auch der Kunststoffe, die zur Ummantelung eingesetzt werden, auszeichnet.

Zum Trennen spröder Werkstoffe, insbesondere von Glas, mittels Laser sind aus dem Stand der Technik eine unüberschaubare Anzahl von Verfahren bekannt. Meist wird ein CO<sub>2</sub> Laser als Strahlungsquelle eingesetzt.

15

20

25

WO 03/056372 PCT/DE02/04693

Grundsätzlich unterscheiden sich diese Verfahren in solche, bei denen das Material entlang der gewünschten Trennlinie über die Transformations- bzw. Erweichungstemperatur erhitzt wird (Schmelzschneiden) und solche, bei denen mittels Laser eine thermische Spannung induziert wird, die spontan oder nach Setzen eines Initialrisses zum Bruch entlang der Trennlinie führt (Brechen). Für das Trennen mittels Schmelzschneiden sei hier beispielhaft die EP 0 062 484 genannt. Verfahren, bei denen Glas durch die Erzeugung von Bruchspannungen getrennt wird, sind z.B in der DE 28 13 302, DE 43 05 107, US 3,543,979 und US 5,084,604 beschrieben. Insbesondere bei dieser Art von Verfahren ist die Verbesserung der Qualität der Trennfläche regelmäßig die Aufgabe der Erfindung.

Wie es sich bei der praktischen Erprobung jedoch gezeigt hat, sind sowohl das Schmelzschneiden als auch das Brechen nicht geeignet, um Lichtleitfasern mit der erforderlichen Qualität der Trennfläche zu trennen.

15

20

25

30

10

5

Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren bereitzustellen, das die Trennung unterschiedlichster Formen von Lichtleitfasern wie Mono- und Kunststofffasern als Glasund Gradientenfasern, Multimodefasern, mit und ohne Ummantelung mit Faserverbund, oder Einzelfaser höchstmöglicher Präzision der Positionierung der Trennfläche und einer hohen Qualität der Trennfläche ermöglicht. Das Verfahren soll geeignet sein, Trennflächen rechtwinklich zum Faserkern aber auch geneigt zum Faserkern zu erzeugen. Die erforderliche Nacharbeit der Trennfläche soll minimal sein oder sogar ganz wegfallen. Das Verfahren soll vollständig automatisierbar sein. Diese Aufgabe wird für ein Verfahren zum Trennen von Lichtleitfasern mittels CO<sub>2</sub>-Laserstrahlung gemäß dem Oberbegriff des dass aus der CO<sub>2</sub>-Laserstrahlung ein Anspruches 1 dadurch gelöst, Arbeitsstrahl 8 bestehend aus Einzelpulsen mit den Strahlungsparametern Impulsspitzenleistung  $\hat{P}$ , einige W  $\leq$   $\hat{P}$   $\leq$  1 kW, Impuls-Halbwertsbreite  $\tau_{imp.}$  10-5 s  $\leq \tau_{imp} \leq 10$ -4 s und Impulsfolgefrequenz  $f_{imp.}$  100 Hz  $\leq f_{imp} \leq$  mehrere ausgekoppelt wird und dass der Arbeitsstrahl 8 auf

fixierte Lichtleitfaser fokussiert und in einer Ebene entlang einer Bearbeitungszone hin- und herbewegt wird, so dass pro Einzelimpuls ein Elementarvolumen, annähernd gleich dem Produkt aus optischer Eindringtiefe d und auftreffendem Strahlquerschnitt, mit einem Durchmesser etwa gleich dem Fokusdurchmesser  $d_f$ , auf alle Fälle jedoch kleiner  $2\ d_f$  abgetragen wird, bis die Lichtleitfaservollständig durchtrennt ist.

Es ist erfindungswesentlich, dass der Trennprozeß unabhängig von der konkreten Beschaffenheit der zu trennenden Einzelfaser oder des Faserverbundes (Objekt), nicht wie aus dem Stand der Technik für Glas bekannt "in einem Zuge" durch intensive Strahlung eines CO2-Lasers erfolgt, sondern durch ein dem jeweiligen Material angepasstes spezielles Impulsregime mittels dem auf eine für die Faser extrem schonende Art und Weise Puls für Puls kleinste Werkstoffvolumina entlang einer Linie so lange in einem "sägeähnlichen" Prozess abgetragen werden, bis die vollständige Trennung erreicht ist. Das heißt, der Gesamttrennschnitt setzt sich aus einer Vielzahl von Einzeltrennschnitten zusammen. Die Größenordnung der Werkstoffvolumina, nachfolgend "Elementarvolumina" genannt, bestimmt sich aus dem Produkt von Strahlquerschnittsfläche in der Bearbeitungsebene und Eindringtiefe in das Material. Strahlquerschnittsfläche möglichst klein zu halten, wird die Laserstrahlung vorteilhafterweise auf die Oberfläche des noch unbearbeiteten Objektes fokussiert und SÓ geformt, dass die Rayleighlänge größer Gesamtdurchmesser des Objektes ist.

Dabei wird die Spitzenleistung der Impulse und ihre Dauer (und damit die Impulsenergie) so gewählt, dass gerade ein solches Elementarvolumen durch einen Impuls abgetragen (im Wesentlichen verdampft) wird. Man hat es dann mit einem absorptionskontrollierten Abtrag zu tun, bei dem der auftretende Anteil des geschmolzenen Materials und damit die Neigung zu Mikrorissen minimiert wird.

10

15

WO 03/056372 PCT/DE02/04693

Um mit dem erfindungsgemäßen Verfahren Lichtleitfasern trennen zu können, deren Gesamtdurchmesser > 0,1 mm beträgt, ist natürlich eine sehr Um zu vernünftigen Anzahl von Einzelimpulsen erforderlich. die sollte deshalb Bearbeitungsgeschwindigkeiten kommen, ZU Folgefrequenz ausreichend groß, typisch in der Größenordnung kHz liegen. Um dadurch jedoch die günstige Wirkung des Elementarvolumen-Abtrags nicht wieder zu eliminieren, ist eine so schnelle Bewegung des fokussierten Laserstrahls über die Probe erforderlich, dass die Pulse mit einer gewissen Überlappung nebeneinander auftreffen und damit die Elementarvolumina sich überlappend abgetragen werden. Vorteilhaft beträgt die Überlappung etwa 70%. Bei einem Überlauf des Strahls über die Einzelfaser bzw. den Faserverbund entsteht damit eine Schnitttiefe, die nicht wesentlich die die das Fasermaterial und damit Eindringtiefe der Strahlung in Größenordnung von 10 µm übersteigt.

Der Gesamttrennschnitt wird durch eine entsprechende Anzahl von Überläufen des Strahls über die Einzelfaser bzw. den Faserverbund erreicht (Einzeltrennschnitte).

Der zeitliche Abstand zwischen der Erzeugung der Einzeltrennschnitte sollte so groß gewählt sein, dass eine ausreichende Abkühlung der zuletzt bearbeiteten Zone erfolgt. Dies dient wieder dem Ziel, keine größeren Schmelzanteile durch unzulässig hohe Aufsummierung der eingebrachten Strahlungsleistung zu erzeugen. Vorteilhaft ist eine Abkühlzeit von größenordnungsmäßig 10-2...10-1 s.

Zurückkommend auf die anschauliche Darstellung des Verfahrens als "sägeähnlichen" Prozeß entsprechen die Sägezähne den Strahlungsimpulsen und die Hin- und Herbewegung der "Säge" den einzelnen Überläufen der Strahlung über die Einzelfaser bzw. den Faserverbund.

Das Verfahren ermöglicht es, nicht nur zu den Faserachsen senkrechte Schnitte durchzuführen, sondern einen weiten Winkelbereich für die Lage der Trennfläche zu den Faserachsen zu erschließen. Dabei wirkt sich die

5

10

20

25

5

10

Herstellung des Gesamttrennschnittes durch eine Vielzahl von Einzeltrennschnitten außerordentlich günstig auf die Präzision des gewünschten Winkels aus, da die Ausbildung der resultierenden Trennfläche nur in geringem Maße durch die Oberflächenspannung der beim Trennprozess auftretenden Schmelzanteile beeinflusst wird.

Ein weiterer Vorzug des Verfahrens beruht auf der Tatsache, dass alle Bestandteile der in Frage kommenden Faserkonfiguration, also die unterschiedlichsten Glassorten, Kunststoffe für die Ummantelung oder auch Kleber, auf ähnliche Weise CO<sub>2</sub>-Laserstrahlung absorbieren, so dass alle diese Bestandteile mit einem optimierten Impulsregime getrennt werden können, wobei sich die Optimierung selbstverständlich vorrangig auf Faserkern und Fasermantel konzentriert.

Die Erfindung soll nachstehend anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert werden. Es zeigen:

- Fig. 1a Aufbau einer ummantelten Lichtleitfaser vor der Trennung
- Fig. 1b die ummantelte Lichtleitfaser nach der Trennung
- Fig. 2 Grundaufbau einer Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
- 20 Fig. 3 Typischer Impulszug der auftreffenden Strahlung
  - Fig. 4 Hilfsdarstellung zur Erläuterung des Verfahrensablaufes
  - Fig. 5 Draufsicht auf die Schnittfuge Überlappung der Einzelimpulse
  - Fig. 6 Hilfsdarstellung zur Erläuterung des Verfahrens an einem Faserverbund
- 25 Fig. 7 Hilfsdarstellung zur Erläuterung des Verfahrens an einer Einzelfaser unter definiertem Winkel zur Faserachse

An Hand der Fig. 1a und 1b soll das Grundproblem beim Trennen einer ummantelten Einzelfaser mittels Laserstrahlung gezeigt werden.

Die prinzipiellen Schwierigkeiten bestehen erstens in der geforderten hohen Präzision des Schnittes und zweitens in der Tatsache, dass die aus einem Faserkern 1, einem Fasermantel 2 und einer Schutzummantelung 3 und damit aus drei unterschiedlichen Werkstoffen bestehende Lichtleitfaser mit gleichen Strahlungsparameterngetrennt werden soll.

Das hat grundsätzlich zur Folge, dass die Schutzummantelung 3, die im Allgemeinen aus einem Kunststoff besteht, wegen der wesentlich geringeren Abtragsschwelle im Vergleich zum Faserkern 1 und dem Fasermantel 2, auf einem wesentlich größeren Bereich abgetragen wird, d.h. nach dem Trennvorgang tritt die Schutzummantelung 3 um eine Strecke s hinter das Faserende zurück.

Darüber hinaus wird die Trennfläche über den Faserkern 1 und den Fasermantel 2 nie ideal eben sein, sondern eine gewisse Rundung mit der Pfeilhöhe h aufweisen. Um im Hinblick auf die Faserkopplung eine möglichst ebene Trennfläche zu erreichen, muss die Pfeilhöhe h möglichst klein gehalten werden, so dass entweder völlig auf eine Nachbearbeitung der Trennflächen verzichtet werden kann oder der dafür erforderliche Aufwand so klein wie möglich ist. Entscheidend hierfür ist, dass das stufenweise Trennen durch den Abtrag einzelner Elementarvolumina mit jeweils einem auf den Werkstoff optimierten Impulsregime erfolgt.

Zur Erläuterung des Verfahrens ist in Fig. 2 ein typischer Grundaufbau für eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens illustriert, die wenigstens einen CO<sub>2</sub>-Laser 6, eine Modulatoreinheit 7, eine Strahlauffangeinheit 11, eine Strahlablenkeinheit 12, eine justierbare Halteeinrichtung 14 und eine zentrale Steuereinheit 17 umfasst.

Die im Allgemeinen kontinuierliche Strahlung 4 des  $CO_2$ -Lasers 6 wird mittels der Modulatoreinheit 7, die im Regime der "Doppeltransmission" arbeitet, in zwei Strahlanteile zerlegt, einen Arbeitsstrahl 8 und einen Reststrahl 9 (vgl. Patent DE 40 4 744 C 2). Dabei werden aus dem Laserstrahl 4 periodisch Impulse ausgekoppelt, deren Parameter in weiten

5

10

15

20

25

Grenzen variiert und dem jeweiligen Trennprozess optimal angepasst werden können. Der Reststrahl 9 wird durch eine Strahlauffangeinheit 12 abgefangen, wobei dies entweder einfach ein Absorber ist, der die Strahlung vernichtet, oder ein Messgerät, mit dem z.B. die Konstanz der Strahlungsleistung online überwacht werden kann.

Durch eine Strahlführungseinheit 10, symbolisiert durch einen Spiegel, wird der Arbeitsstrahl 8 in eine Strahlablenkeinheit 12 gelenkt. Dies kann vorteilhaft ein Scanner mit integrierter Fokussiereinrichtung (z.B. mit einer F- $\Theta$ -Linse) sein, der für die erforderliche rasche Bewegung des fokussierten Arbeitsstrahls 8 um einen Auslenkwinkel  $\Theta$  über das zu bearbeitende Objekt 13 sorgt. Bei dem zu bearbeitenden Objekt 13 kann es sich um eine einzelne Lichtleitfaser (Einzelfaser) mit und ohne Ummantelung, ein Bündel von Lichtleitfasern (Faserverbund) mit und ohne Ummantelung oder auch um Faserkomponenten handeln. Das Objekt 13 ist auf einer justierbaren Präzisionshalterung 14 fixiert, die einerseits eine präzise x-y-Positionierung, z.B. im Genauigkeitsbereich 1/100 mm des Objektes gestattet und andererseits die Einstellung definierter Winkel  $\Phi$  zwischen Faserachse und Einstrahlebene und somit präzise Schrägschnitte ermöglicht.

Schließlich kann dieser Grundaufbau durch eine Zuführungseinrichtung 15 und eine Abführungseinrichtung 16 ergänzt werden, so dass der gesamte Prozess automatisch ablaufen kann. Die zentrale Steuereinheit 17 sorgt für die taktgerechte Ansteuerung aller relevanten Komponenten.

Eine zentrale Stellung im Verfahren nimmt die richtige Wahl der Impulsparameter des Arbeitsstrahles 8 ein. Fig. 3 illustriert einen charakteristischen Impulszug, der im Modulator 7 generiert und als Arbeitsstrahl 8 für den Trennprozess genutzt wird. Die relevanten Parameter des Impulszuges – Impulsspitzenleistung  $\hat{P}$ , Impuls-Halbwertsbreite  $\tau_{imp}$  und Impuls-Folgefrequenz  $f_{imp}$  – können durch die eingesetzte Modulatortechnik in weiten Grenzen variiert und für das Trennen des jeweiligen Objektes optimiert werden.

5

10

15

20

25

Typische Parameterbereiche sind:

einige  $W \le \hat{P} \le 1 \text{ kW}$ 

 $10^{-5} s \le \tau_{imp} \le 10^{-4} s$ 

 $100 \text{ Hz} \leq f_{\text{imp}} \leq \text{mehrere kHz}.$ 

Die Pulsparameter werden abhängig von den Materialparametern des zu trennenden Objektes so gewählt, dass die vom Objekt absorbierte Strahlungsleistung pro Impuls eine dünne Oberflächenschicht von wenigen µm (optische Eindringtiefe d) auf seine Verdampfungstemperatur aufheizt. Mit der Verdampfung werden die im Randbereich der Verdampfungszone entstehenden Schmelzanteile mit ausgetrieben. Der Austrieb des Materialdampfes und der Schmelzanteile kann durch Beblasung der Probe mit einem Arbeitsgas, beispielsweise eignet sich für Glasfasern gereinigte Preßluft bei ca. 1 bar Arbeitsdruck, unterstützt werden.

Der Austrieb pro Impuls stellt das vorstehend definierte Elementarvolumen annähernd gleich Produkt aus optischer Eindringtiefe d und auftreffenden Strahlquerschnitt dar.

Das Verfahren soll an Hand der Fig. 4 und 5 für das Trennen einer Einzelfaser erläutert werden. Entsprechend Fig. 4 wird der modulierte und auf die Oberfläche der noch unbearbeiteten Einzelfaser fokussierte Arbeitsstrahl 8 über die Einzelfaser bewegt, indem der Arbeitsstrahl 8 um den Auslenkwinkel  $\Theta$  hin und her geschwenkt wird. Bei jedem Überstreichen erfolgt ein Materialabtrag annähernd um die optische Eindringtiefe d in der Größenordnung 10-5 m, nachfolgend Teilschnitt genannt.

25

30

5

10

15

20

Um für die einzelnen Teilschnitte weitgehend gleiche Fokussierbedingungen zu haben, sollte die Rayleighlänge  $z_R$  des fokussierten Strahles – sie charakterisiert den Bereich der Strahlkaustik, in dem die Intensität um maximal einen Faktor 2 variiert –, größer sein als der Gesamtdurchmesser D der Faser. Dadurch wird gewährleistet, dass der

Strahldurchmesser in der jeweiligen Bearbeitungsebene immer kleiner  $2 d_f$  ist.

Fig. 5 zeigt die Draufsicht auf die Schnittfuge etwa in dem Stadium des Trennprozesses, welcher der Durchtrennung des halben Faserquerschnittes entspricht. Als weiterer relevanter Verfahrensparameter ist hier der Abstand a benachbarter Elementarvolumina zu sehen, also die Überlappung der Einzelimpulse, die im typischen Fall ca. 70% betragen sollte.

Ein weiteres Anwendungsbeispiel illustriert Fig. 6 schematisch – die Durchtrennung eines Faserbündels aus drei Einzelfasern. Dabei gelten für die Ausbildung der Schnittfuge 5 letztlich die analogen Aussagen, wie sie für die Einzelfaser diskutiert wurden.

Besonders hohe Anforderungen an das Verfahren stellt das Trennen von Einzelfasern und Faserbündeln unter definiertem Winkel  $\phi$  zwischen der Faserachse und der Trennebene. Die geometrischen Verhältnisse für diesen Fall zeigt Fig. 7.

# Aufstellung der verwendeten Bezugszeichen

|    | 1                |   | Faserkern                       |
|----|------------------|---|---------------------------------|
|    | 2                |   | Fasermantel                     |
| 5  | 3                |   | Schutzmantel                    |
|    | 4                |   | Laserstrahl                     |
|    | 5                |   | Schnittfuge                     |
|    | 6                | • | CO <sub>2</sub> -Laser          |
|    | 7                |   | Modulatoreinheit                |
| 10 | 8                |   | Arbeitsstrahl                   |
|    | 9                | ; | Reststrahl                      |
|    | . 10             |   | Strahlführungseinheit           |
|    | 11               |   | Strahlauffangeinheit            |
|    | 12               |   | Strahlablenkeinheit             |
| 15 | 13               |   | Objekt                          |
|    | 14               |   | Justierbare Präzisionshalterung |
|    | 15               |   | Zuführungseinrichtung           |
|    | 16               |   | Abführungseinrichtung           |
|    | 17               |   | Zentrale Steuereinheit          |
| 20 |                  |   |                                 |
| -  | s                |   | Strecke                         |
|    | h                | • | Pfeilhöhe                       |
|    | Ê                |   | Impulsspitzenleistung           |
|    | Timp             |   | Impuls-Halbwertsbreite          |
| 25 | $f_{\text{imp}}$ |   | Impuls-Folgefrequenz            |
|    | d                |   | optische Eindringtiefe          |
|    | $\mathbf{Z}_{R}$ |   | Rayleighlänge                   |
|    | D                |   | Gesamtdurchmesser               |
|    | $d_{f}$          |   | Fokusdurchmesser                |

### Patentansprüche

 Verfahren zum Trennen von Lichtleitfasern mittels CO<sub>2</sub>-Laserstrahlung, dadurch gekennzeichnet,

dass aus der  $CO_2$ -Laserstrahlung ein Arbeitsstrahl (8), bestehend aus Einzelpulsen mit den Strahlungsparametern Impulsspitzenleistung  $\hat{P}$ , einige W  $\leq \hat{P} \leq 1$  kW, Impuls-Halbwertsbreite  $\tau_{imp}$ ,  $10^{-5}$  s  $\leq \tau_{imp} \leq 10^{-4}$  s und Impulsfolgefrequenz  $f_{imp}$ , 100 Hz  $\leq f_{imp} \leq$  mehrere kHz ausgekoppelt wird,

dass der Arbeitsstrahl (8) auf eine fixierte Lichtleitfaser fokussiert und in einer Ebene entlang einer Bearbeitungszone hin- und herbewegt wird, so dass pro Einzelimpuls ein Elementarvolumen, annähernd gleich dem Produkt aus optischer Eindringtiefe d und auftreffendem Strahlauerschnitt, mit einem Durchmesser etwa gleich dem Fokusdurchmesser d<sub>f</sub>, auf alle Fälle jedoch kleiner 2 d<sub>f</sub> abgetragen wird, bis die Lichtleitfaser vollständig durchtrennt ist.

20 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen Hin- und Herbewegungen über die Lichtleitfaser eine Abkühlphase im Bereich von 10...100 ms eingelegt wird, um eine eine ausreichende Abkühlung der Bearbeitungszone zu gewährleisten.

25

10

15

 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlungsparameter während der Bearbeitung in Abhängigkeit von den Materialeigenschaften der unterschiedlichen Werkstoffe der Lichtleitfaser angepasst werden. 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtleitfasern Einzelfasern unterschiedlicher Form und Dicke, z.B. Monomode- und Multimodefasern, Gradientenfasern oder ummantelte und nicht ummantelte Fasern sein können.

5

 Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
 dass das Verfahren auch auf Faserbündel und Faserkomponenten anwendbar ist.

10

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Elementarvolumen sehr klein, d.h. kleiner 10-3 gegenüber dem Gesamtabtrag bei der vollständigen Durchtrennung und insbesondere die optische Eindringtiefe d bei einem einzelnen Überlauf des Strahlbündels über die Probe klein gegen den Durchmesser des Faserkerns (1) ist.

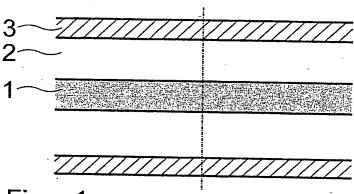
15

20

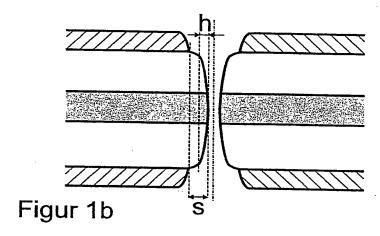
7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbeitungszone mit einem Arbeitsgas beblasen wird, beispielsweise gereinigter Preßluft bei ca. 1 bar Arbeitsdruck, um die entstehenden Materialdämpfe aus der Bearbeitungszone abzuführen.

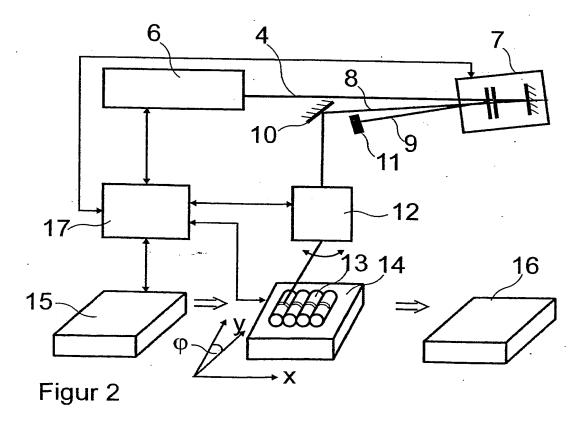
**WO** 03/056372

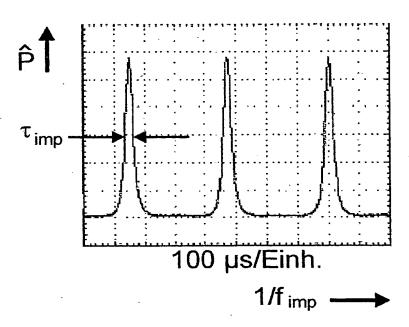




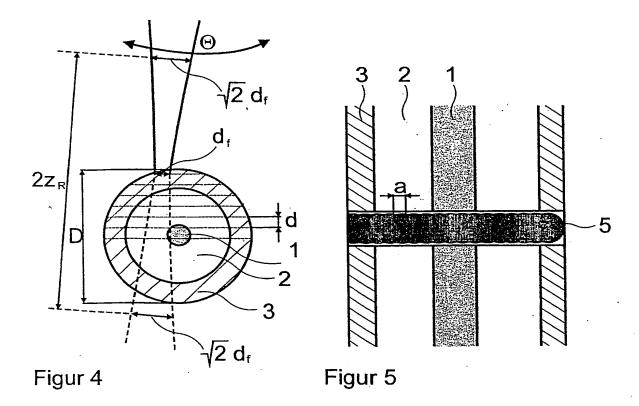
Figur 1a



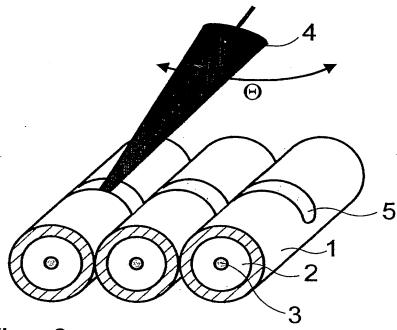




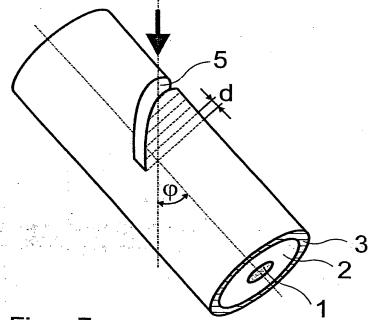
Figur 3







Figur 6



Figur 7

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into ional Application No PCT/DE 02/04693

| A. CLASSI<br>IPC 7   | FICATION OF SUBJECT MATTER G02B6/25 B23K26/40   |  |
|--|---|--|
| According to   | o International Patent Classification (IPC) or to both national classificat                                       | tion and IPC   |
| B. FIELDS  | SEARCHED  |  |
| Minimum do<br>IPC 7  | commentation searched (classification system followed by classification G02B B23K C03B                            | n symbols)   |
|  | ion searched other than minimum documentation to the extent that su   |  |
| Electronic d   | ata base consulted during the international search (name of data base   | e and, where practical, search terms used)   |
| EPO-In   | ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPE  | NDEX, IBM-TDB  |
| C. DOCUM   | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |
| Category °   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele   | vant passages Relevant to claim No.  |
| Υ  | EP 0 987 570 A (WHITAKER CORP) 22 March 2000 (2000-03-22) the whole document                                      | 1-7  |
| Y  | US 4 710 605 A (PRESBY HERMAN M) 1 December 1987 (1987-12-01) the whole document                                  | 1-7  |
| Υ  | US 4 467 168 A (HINKENS DALE R E<br>21 August 1984 (1984-08-21)   | T AL) 7  |
| А  | cited in the application column 3, line 10 -column 7, line figures 1,2  | 59;  |
| A  | DE 199 11 981 A (TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG) 19 October 2000 (20 column 2, line 44 -column 3, line figures 1,2 | 00-10-19)  |
|  |   |  |
| Furt   | her documents are listed in the continuation of box C.  | χ Patent family members are listed in annex.   |
| "A" docum<br>consid<br>"E" earlier<br>filing c<br>"L" docum<br>which<br>citatio<br>"O" docum | nate  thick may throw doubts on priority claim(s) or  | 'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled |
| *P* docum<br>later t   | ent published prior to the international filing date but<br>han the priority date claimed                         | in the art. *&* document member of the same patent family  |
| Date of the  | actual completion of the international search   | Date of mailing of the international search report   |
| ` g  | May 2003  | 20/05/2003   |
| Name and   | mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  | Authorized officer   |
|  | NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016                     | Wolf, S  |

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

ional Application No PCT/DE 02/04693

| Patent document cited in search report |     | Publication<br>date |                | Patent family member(s)                | Publication date                       |
|--|-----|---------------------|----------------|--|--|
| EP 0987570                             | A A | 22-03-2000          | EP<br>US       | 0987570 A1<br>6246026 B1               | 22-03-2000<br>12-06-2001               |
| US 4710605                             | Α   | 01-12-1987          | NONE           |  |  |
| US 4467168                             | Α   | 21-08-1984          | CA<br>EP<br>JP | 1188747 A1<br>0062484 A1<br>57209838 A | 11-06-1985<br>13-10-1982<br>23-12-1982 |
| DE 19911981                            | A   | 19-10-2000          | DE             | 19911981 A1                            | 19-10-2000                             |

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ionales Aktenzeichen PCT/DE 02/04693

a. klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 G02B6/25 B23K26/40

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchlerter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 GO2B B23K CO3B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

| C. ALS WE  | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN   |                    |
|------------|--|--------------------|
| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
| Υ          | EP 0 987 570 A (WHITAKER CORP) 22. März 2000 (2000-03-22) das ganze Dokument                       | 1-7                |
| Υ          | US 4 710 605 A (PRESBY HERMAN M) 1. Dezember 1987 (1987-12-01) das ganze Dokument                  | 1-7                |
| Υ          | US 4 467 168 A (HINKENS DALE R ET AL) 21. August 1984 (1984-08-21)                                 | 7                  |
| Α          | in der Anmeldung erwähnt<br>Spalte 3, Zeile 10 -Spalte 7, Zeile 59;<br>Abbildungen 1,2             | 1                  |
|            | -/   |                    |
|            |  |                    |
|            |  |                    |
| ,          |  |                    |

|      |   | ·  |  |   |
|------|---|--|--|---|
| X    |   | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu<br>nehmen   | X Siehe Anhang Patentfamilie   |   |
| .O.  | Veröffe<br>aber i<br>älteres<br>Anme<br>Veröffe<br>schei<br>ander<br>soll o<br>ausg<br>Veröff | e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist | <ul> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach der<br/>oder dem Prioritätsdatum veröffentlich<br/>Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu<br/>Erfindung zugrundellegenden Prinzips<br/>Theorie angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bede<br/>kann allein aufgrund dieser Veröffentli<br/>erfinderischer Tätigkeit beruhend betr</li> <li>"Y" Veröffentlichung von besonderer Bede<br/>kann nicht als auf erfinderischer Tätig<br/>werden, wenn die Veröffentlichung mi<br/>Veröffentlichungen dieser Kategorie ir<br/>diese Verbindung für einen Fachman</li> <li>"&amp;" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe</li> </ul> | r zum Verständnis des der oder der Ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung weit beruhend beirachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist |
| Datu |   | Abschlusses der internationalen Recherche  9. Mai 2003   | Absendedatum des internationalen Re  | echerchenberichts   |
| Nan  |   | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl,  | Bevollmächtigter Bediensteter  |   |
|      |   | Fax: (+31-70) 340-3016   | Wolf, S  | •   |

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte phales Aktenzeichen PCT/DE 02/04693

|             |   | PCT/DE 0   | 2/04693            |  |
|-------------|---|------------|--------------------|--|
| C.(Fortsetz | ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN   |            |                    |  |
| Kategorie°  | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme  | nden Teile | Betr. Anspruch Nr. |  |
| A           | DE 199 11 981 A (TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG) 19. Oktober 2000 (2000-10-19) Spalte 2, Zeile 44 -Spalte 3, Zeile 48; Abbildungen 1,2 |            | 1,4,7              |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
|             |   | •          |                    |  |
|             |   |            |                    |  |
| ļ           | ·   |            |                    |  |

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben-≥u Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter onales Aktenzeichen
PCT/DE 02/04693

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument |   | Datum der<br>Veröffentlichung | Mitglied(er) der<br>Patentfamilie |  | Datum der<br>Veröffentlichung          |  |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| EP 0987570                                      | Α | 22-03-2000                    | EP<br>US                          | 0987570 A1<br>6246026 B1               | 22-03-2000<br>12-06-2001               |  |
| US 4710605                                      | Α | 01-12-1987                    | KEINE                             |  |  |  |
| US 4467168                                      | A | 21-08-1984                    | CA<br>EP<br>JP                    | 1188747 A1<br>0062484 A1<br>57209838 A | 11-06-1985<br>13-10-1982<br>23-12-1982 |  |
| DE 19911981                                     | Α | 19-10-2000                    | DE                                | 19911981 A1                            | 19-10-2000                             |  |

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_\_\_\_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)